招聘简章

共创非凡记忆

记忆科技2027届校园招聘简章

一、公司介绍

记忆科技集团成立于1997年，拥有服务器、内存模组、固态硬盘（包含企业级、数据中心级、消费级固态硬盘）、嵌入式存储、以及工控安全存储芯片等记忆体模组产品，广泛应用于云计算、企业级数据中心、智能终端、个人电脑、以及信息安全领域。**截至2025年12月31日，记忆科技集团拥有员工3000余人，授权发明专利540项，软件著作权196项，实用新型专利229项，注册商标57项。**

记忆科技集团具备芯片设计、封测、单板贴装及整机生产及全流程服务能力，向主要的战略客户提供一站式交付服务的整体解决方案，在全球IT产业链中具有独一无二的综合竞争力，**是目前中国领先的服务器ODM及品牌部件提供商。**

记忆科技集团一贯秉承**"与共、自强、皮实、靠谱"**的核心理念，通过全体记忆人的努力，不断加强在产业链中的核心竞争优势，持续为客户提供超出期望的产品和一流的服务，将记忆打造成为高科技企业典范。



二、招聘对象

2027届全日制本科及以上毕业生。

> 2026年8月1日至2027年7月31日期间毕业的国内外高校本科及以上毕业生；中国大陆地区以毕业证为准，非中国大陆地区以学位证为准。

三、福利待遇及培训体系

有竞争力的薪酬体系：基本薪酬、业绩奖金、项目奖、专利奖、即时激励、年度评优等；

有保障的福利体系：六险一金（含员工补充商业险）、餐补、法定假期、员工体检、节日礼品、生协活动、周末双休、弹性工作时间等；

有完善的带教体系：定制化的培训体系，职场导师助力技能提升，“专业通道”&“管理通道”双通道纵横发展。

有挑战的工作内容：参与核心项目研发，在真实业务场景中落地，参与AI转型，实践工程师文化。

四、校招职位

岗位类别	岗位	学历	专业要求	工作地点
芯片类	芯片开发（数字、模拟）、芯片验证	硕士及以上	微电子、集成电路、电子工程、电子信息等相关专业	成都/苏州/杭州
算法类	基础算法、介质算法	硕士及以上	计算机、数学、电子类等相关专业	杭州/深圳/苏州/成都
软件类	固件/嵌入式软件、装备软件开发、测试软件开发	硕士及以上	计算机、通信工程、电子信息、集成电路、软件工程、自动化等相关专业	杭州/成都/苏州/东莞
硬件类	硬件研发、硬件设计、装备方案开发	本科及以上	通信工程、电子信息、计算机、自动化等相关专业	东莞/成都/苏州
测试类	软件测试、硬件测试、装备集成测试、系统测试、可靠性测试	本科及以上	计算机、通信工程、电子信息、软件工程、自动化等相关专业	成都/苏州/东莞
IT类	IT开发、IT系统测试与运维、数据分析	本科及以上	计算机、软件工程、信息工程等相关专业	深圳/东莞
供应链类	设备助理、工程助理、生产助理、IE助理、质量助理、主计划、订单履行	本科及以上	供应链管理、工业工程、物流管理、运筹学、理工科类相关专业	东莞/惠阳
封测类	IC测试维护开发、封装工艺、封装设计	本科及以上	电子类、计算机、通信、材料，自动化类等相关专业	东莞
职能类	采购、运营助理、财务、成本、税务、资金、法务、新产品导入	本科及以上	财务类、税务类、法学、计算机类、管理类等相关专业	东莞/深圳
技术支持类	失效分析、主计划助理	本科及以上	通信工程、电子信息、软件工程、自动化等相关专业	深圳/东莞

五、校招流程

简历投递 → 笔试 → 面试→ 测评→签约

预计9月中旬开展线下宣讲及面试，可关注记忆科技集团官方公众号信息。

在线下宣讲会开始前，进入到面试流程环节的同学，可参与线下面试，提前锁定Offer！

- 每位同学最多可投递2个职位，开启后，按投递顺序依次计算志愿；候选人投递的第 1 个校招职位，默认为第 1 志愿。我们会默认优先处理最早投递的职位，请同学们谨慎选择投递顺序哦。
- 简历投递后不可修改，请仔细核对**联系方式**是否正确，简历投递后，请保持联系方式畅通，请留意短信和邮件通知。
- 部分岗位面试前设有笔试环节，在收到笔试通知后，请务必在规定时间内完成，未完成将无法进入后续环节。

六、投递指南

1. **网申**

登录记忆科技集团校园招聘官网或扫描二维码，点击校园招聘，一键式网申岗位：

https://varp4lp3dbc.jobs.feishu.cn/708509

2. **内推**

找到在记忆科技工作的学长学姐，获取校招专属内推码

小tips：在公众号推文留言区、校园论坛等渠道可以更精准找到学姐学长们哦~

七、联系方式

如有问题，请发送邮件至记忆科技校招官方邮箱： jykjxz@ramaxel.com

欢迎你的加入，我们等你来！